

证券代码：603306
债券代码：113677

证券简称：华懋科技
债券简称：华懋转债

公告编号：2024-055

华懋（厦门）新材料科技股份有限公司

关于完成工商变更登记的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

华懋（厦门）新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”），根据《上市公司股权激励管理办法》的相关规定，公司2021年股票期权激励计划首次授予和预留授予的第二个行权期内股票期权累计行权且完成过户登记5,552,160股。截至2024年4月26日，“华懋转债”因转股增加股本377股。鉴于上述合计新增股份5,552,537股，公司注册资本将由32,054.1556万元增加至32,609.4093万元，公司股本由32,054.1556万股增加至32,609.4093万股。并对《公司章程》的部分条款进行修订。

近日，公司已完成了相关工商变更登记及修改后的《公司章程》备案手续，并取得了厦门市市场监督管理局换发的《营业执照》，登记相关信息如下：

登记事项	变更前	变更后
注册资本	人民币 32,054.1556 万元	人民币 32,609.4093 万元

特此公告。

华懋（厦门）新材料科技股份有限公司

董 事 会

二〇二四年六月十九日